# بررسی خواص الکترونیکی و مشخصهی جریان بین لایهای مواد دوبعدی نامتقارن MoSi2AsmSbn و MoSi2PmAsn

# نیره قبادی<sup>۱</sup>\*

نوع مقاله: پژوهشی دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ بازنگری مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۲/۳۹ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مرده است که نشان می دهد به جز ساختار نوارهای انرژی مواد به دست و طرفیت همه ساختارها عمدتا از اوربیتال لم اتم مولیبدن تشکیل شده است. به منظور و ظرفیت همه ساختارها عمدتا از اوربیتال لم اتم مولیبدن تشکیل شده است. به منظور مواد دو بعدی، مواد دو بعدی، مواد دو بعدی، کرنش دومحوره صفحهای، مواد دامتقارن، مواد دو بعدی، کرنش دومحوره صفحهای، توابع کار در دو صفحه اتمی بالا و پایین ساختارها محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار اثبات وجود یک میدان الکتریکی عمودی ذاتی در این مواد، توزیع پتانسیل، توزیع بار و مواد دو بعدی، کرنش دومحوره صفحهای، توابع کار در دو صفحه اتمی بالا و پایین ساختارها محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار مواد نامتقارن، مواد در منابع راین بین لایهای، کرنش دومحوره داخل میریان بین لایهای، کرنش دومحوره داخل میرسد، سپس در کرنشهای بزرگتر کاهش یافته و در کرنش فشاری و کششی مشخصی مواد مواد بو بین لایهای به دست آمده است. نتایج به نظریه تابع چگالی. مواد مورد مطالعه قرار گرفته است و جریان بین صفحهای به دست آمده است. نتایج به مواد مورد مطالعه قرار گرفته است و جریان بین صفحهای به دست آمده است. نتایج به نظریه تابع کرندی ساختار وابسته میباشد و در ساختار لای بنه دست می آید.	چکیدہ	اطلاعات مقاله
	چکیده این مقاله به بررسی خواص ساختاری و الکترونیکی مواد دو بعدی نامتقارن MoSi <sub>2</sub> P <sub>m</sub> As <sub>n</sub> و MoSi <sub>2</sub> As <sub>m</sub> Sb <sub>n</sub> با استفاده از نظریه تابع چگالی می پردازد. در ابتدا، پایداری ساختاره توسط پراکندگی فونون اثبات شده است. در ادامه، ساختار نوارهای انرژی مواد به دست آمده است که نشان می دهد به جز ساختار MoSi <sub>2</sub> As <sub>3</sub> Sb، بقیه ساختارها ماهیت نیمههادی دارند. همچنین چگالی حالتهای مبتنی بر اوربیتال نشان می دهد که نوار هدایت اثبات وجود یک میدان الکتریکی عمودی ذاتی در این مواد، توزیع پتانسیل، توزیع بار و اثبات وجود یک میدان الکتریکی عمودی ذاتی در این مواد، توزیع پتانسیل، توزیع بار و توابع کار در دو صفحه اتمی بالا و پایین ساختارها محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه برای تنظیم خواص الکتریکی ساختارها، کرنش دومحوره داخل صفحهای اعمال شده است. شکاف انرژی مواد در کرنش کوچکی به مقدار ماکزیمم خود می رسد، سپس در کرنشهای بزرگتر کاهش یافته و در کرنش فشاری و کششی مشخصی مواد مورد مطالعه قرار گرفته است و جریان بین صفحهای به دست آمده است. نتایچ به مواد مورد مطالعه قرار گرفته است و جریان بین صفحهای به دست آمده است. نتایچ به مواد مورد مطالعه قرار گرفته است و جریان بین صفحهای به دست آمده است. نتایچ به نوایع رایز می می دست آمده دی تر گرد بین لایه ای و در نتیجه میزان جریان عمودی به نیگربندی ساختار وابسته میباشد و در ساختار X <sub>3</sub> Y بیشترین جریان به دست میآید. نتایچ به دست آمده و عدم تقارن ناشی از میدان داخلی در مقادیر جریان می و در نتیجه میزان می می نود ی	اطلاعات معاله نوع مقاله: پژوهشی دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۱۰۲/۲۶ بازنگری مقاله: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مواد دو بعدی، مواد دو بعدی، مواد نامتقارن، مراد نامتقارن، جریان بین لایهای، نظریه تابع چگالی.

## ۱–مقدمه

پس از کشف گرافن در سال ۲۰۰۴ مواد دو بعدی به علت خواص بینظیر الکترونیکی، مکانیکی و نوری بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفتند [۱-۷]. بنابراین کشف و ساخت مواد دوبعدی جدید به یکی از مهمترین چالشها و زمینههای تحقیقاتی تبدیل شد. با وجود خصوصیات فوقالعاده گرافن، عدم وجود شکاف انرژی در آن، استفاده از این ماده را در کاربردهای نوری و الکترونیکی و به عنوان کانال ترانزیستور محدود کرده است. این مشکل باعث شده

است که محققان مواد دوبعدی دیگری را جستجو و بررسی کنند که از آن جمله میتوان به کالکوژنایدهای فلزات واسطه (TMD) [۸]، فسفرین [۹]، آنتیمونن [۱۰]، ایندیم سلناید [۱۱]، سیلیسن [۱۲]، ژرمانن [۱۳] و نیترید کربید (Mxene) [۱۴] اشاره کرد.

در کالکوژنایدهای فلزات واسطه مانند MoS<sub>2</sub>، فلز واسطه (Mo) بین دو اتم کالکوژن (S) در یک شبکه شش ضلعی قرار گرفته است. این ماده دارای خصوصیات مکانیکی بسیار خوب شامل ماجول یانگ برابر ۰/۲ تراپاسکال و کرنش

<sup>»</sup> پست الكترونيك نويسنده مسئول: n.ghobadi@znu.ac.ir

۱. استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه زنجان

شکست بیش از ۱۰ گیگاپاسکال میباشد [۱۵]. MoS<sub>2</sub> توده دارای شکاف انرژی غیرمستقیم برابر ۱/۲ الکترونولت می باشد [۱۶]. با روش لایهبرداری مکانیکی<sup>۲</sup>، MoS<sub>2</sub> به صورت تک لایه به دست می آید که یک نیمه هادی با شکاف انرژی مستقیم، به اندازه ۱/۸ الکترون ولت میباشد[۱۷]. MoS<sub>2</sub> تکلایه دارای قابلیت حرکت حاملهای بالایی می باشد و به همین دلیل ماده مناسبی برای ساخت ترانزیستورهای اثر میدانی توان پایین میباشد. ترانزیستورهای مبتنی بر MoS<sub>2</sub> دارای جریان روشن و نسبت جريان روشن به خاموش بالايي ميباشند [18-٢١]. در تحقیقات عملی و تئوری ثابت شده است که ایجاد یک ساختار نامتقارن (جانوس)<sup>۳</sup> یک روش مؤثر برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی مواد دوبعدی میباشد [۲۲ و ۲۳]. اولین کالکوژناید فلز واسطه نامتقارن به نام MoSSe با شکستن تقارن عمود بر صفحه در ساختار MoS<sub>2</sub> در سال ۲۰۱۷ با روش لایهنشانی بخار شیمیایی<sup>۴</sup> ساخته شد [۲۴ و ۲۵]. در این ساختار اتمهای سولفور در یک طرف MoS<sub>2</sub> با اتمهای سلنیم جایگزین شدهاند. این ساختار علاوه بر خواص الكترونيكي مطلوب MoS<sub>2</sub>، يك گشتاور دوقطبي الكتريكي ذاتي عمود بر صفحه دارد كه منجر به بهبود اثر پیزوالکتریک می شود [۲۶ و ۲۷]. این ساختارها می توانند به عنوان یک کاتالیست نوری برای جداسازی اتمهای آب استفاده شوند [٢٨]. همچنین وجود یک میدان الکتریکی داخلی در جهت عمود بر صفحه با ایجاد اثر راشبا این ساختارها را مناسب برای کاربردهای اسپینترونیکی می کند [۲۹]. علاوه بر كالكوژنايدهاى فلزات واسطه نامتقارن، ساختارهای نامتقارن کالکوژنایدهای عناصر گروه ۳ که بسیار مناسب جداسازی اتمهای تشکیلدهنده آب هستند [۳۰] و ترکیبات نامتقارن عناصر گروه ۴ و ۵ هم مورد بررسی قرار گرفتهاند و خواص الکترونیکی و پیزوالکتریکی منحصربه فرد آنها مطالعه شده است [۳۱].

اخیراً یک روش تولید مواد دوبعدی بدون داشتن معادل سه بعدی ارائه شده است. برای این کار عناصر مناسبی مانند سیلیکون برای غیرفعالسازی نیترید فلزات واسطه که نمی توانند با تکنیک ورقه ورقه کردن مستقیم به صورت دوبعدی با مساحت بزرگ به دست آیند، به کار بسته شدهاند. به این

ترتیب تک لایه MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> با مساحت ۱۵ در ۱۵ میلی متر به روش CVD تولید شده است [۳۲]. برای ساخت MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> گاز NH<sub>3</sub> به عنوان منبع نیتروژن، دو لایه Cu/Mo به عنوان بستر و عنصر Si با ضخامت یکنواخت استفاده شدهاست [۳۲]. MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> یک نیمههادی غیرمستقیم با شکاف انرژی ۱/۹۴ الکترونولت می باشد. این ماده از اکثر مواد دوبعدی حتی MoSi<sub>2</sub> پایدارتر است [۳۳].

با تحلیل ساختار MoSi<sub>2</sub>N4 با هفت لایه اتمی با پیکربندی N-Si-N-Mo-N-Si-N، به این نتیجه میرسیم که این ماده از قرار دادن  $MoN_2$  با ساختاری شبیه به  $MoS_2$  نوع 2H با سه لایه اتمی در میان Si<sub>2</sub>N<sub>2</sub> با ساختاری شبیه به InSe نوع آلفا با ۴ لایه اتمی ساخته شدهاست. این روش قرار دادن یک لایه بین دو لایه و غیرفعالسازی لایه وسط روش جدیدی برای ساخت و توسعه مواد دو بعدی ایجاد کردهاست. همانگونه که میدانیم MoS<sub>2</sub> دو ساختار مشاهده شدهی 2H با گروه فضایی<sup>۵</sup> P6m2 و ساختار 1T با گروه فضایی P3m1 دارد. همچنین برای InSe دو ساختار آلفا با گروه فضایی P6m1 و بتا با گروه فضایی P3m1 گزارش شدهاست [۳۶]. با توجه به گروههای فضایی ذکر شده، دو پیکربندی پایدار برای خانواده MA<sub>2</sub>Z<sub>4</sub> به دست میآید: (۱) ترکیب  $2H-MZ_2$  و  $\alpha-A_2Z_2$  که منجر به ایجاد  $MZ_2$ می شود و (۲) ترکیب  $1T-MZ_2$  و میباشد [۳۳]. با  $\beta$ -MA $_2Z_4$  که نتیجه آن  $\beta$ -A $_2Z_2$ استفاده از دیگر فلزات واسطه (گروه ۴ تا ۶ عناصر واسطه)، عناصر گروه چهار (Si, Ge) و عناصر گروه پنج (N, P, (As, Sb، ساختارهای دیگری از خانواده MA<sub>2</sub>Z4 نوع آلفا ساخته می شوند که خواص الکتریکی و مکانیکی متفاوتی دارند. از جمله ساختارهای MA<sub>2</sub>Z<sub>4</sub> بتا میتوان به ترکیب عناصر قلیایی خاکی (Mg, Ca, Sr) و یا عناصر گروه دو واسطه (Zn, Cd, Hg) به عنوان M، عناصر گروه ۳ مثل Al و Ga به عنوان A، و اتمهای کالکوژناید (S, Se, Te) به عنوان Z اشاره کرد [۳۳]. بسته به ساختار مورد بررسی، مواد خانواده MA<sub>2</sub>Z<sub>4</sub> خواص الكترونيكي متفاوتي از فلز آنتی فرومغناطیسی تا نیمه فلز، عایق توپولوژیکی و نیمه هادی با رنج گسترده شکاف انرژی از ۲/۶ تا ۲/۶ الکترون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulk

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exfoliation

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Janus Structures

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chemical Vapor Deposition (CVD)
<sup>5</sup> Space group

Space group

ولت از خود نشان میدهند. برای مثال نظریه تابع چگالی (DFT) ثابت می کند که WSi<sub>2</sub>N4 شکاف انرژی بزرگتری نسبت به MoSi<sub>2</sub>N4 دارد. MoSi<sub>2</sub>As و MoSi<sub>2</sub>As منکاف انرژی مستقیم دارند و MoSi<sub>2</sub>N4 یه ماده مغناطیسی است انرژی مستقیم، ساختارهای است (۳۵–۳۵]. علاوه بر شکاف انرژی مستقیم، ساختارهای MoSi<sub>2</sub>P4 و MoSi<sub>2</sub>P4 دارای قابلیت حرکت حاملهای بالا و ضریب جذب نوری قابل توجهی هستند. ادوات نوری مبتنی بر این ساختارها پاسخ دهی فوتونی و بازده کوانتومی مستار می دارند و MoSi<sub>2</sub>N4 دارای قابلیت حرکت حاملهای مبتنی بر این ساختارها پاسخ دهی فوتونی و بازده کوانتومی بالا و ضریب جذب نوری کاربردهای الکترونیک نوری بسیار مناسب می باشند [۳۷]. ساختارهای نوار با انرژی مستارهای و جذب مناسب نور MoSi<sub>2</sub>N4 داشتن لبههای نوار با انرژی مناسب، قابلیت حرکت حاملهای عالی و جذب مناسب نور مرئی، برای استفاده به عنوان کاتالیست نوری برای

جداسازی اتمهای آب بسیار مناسب میباشند [۳۸]. MoSi<sub>2</sub>N4 و WSi<sub>2</sub>N4 دارای رسانایی گرمایی عالی برابر ۴۴۰ تا ۵۰۰ وات بر کلوین متر و ماجول یانگ حدود ۵۰۰ گیگا پاسکال میباشند [۳۸]. این ماجول یانگ حدود نصف گرافن و دو برابر MoS<sub>2</sub> میباشد. بررسیها نشان میدهد MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> قابلیت تحمل فشار تا ۵۰ گیگا پاسکال و کرنش دو محوره صفحهای تا حدود ۲۰ درصد و کرنش تکمحوره تا حدود ۲۷ درصد در جهت زیگزاگ و حدود ۱۸ درصد در جهت آرمچر را دارا میباشد که بسیار نزدیک به مقادیر گزارش شده برای MoS2 میباشد [۳۹]. بررسی خواص پیزوالکتریکی ساختارهای MA2Z4 نشان میدهد که MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> دارای ضریب d<sub>11</sub> برابر ۱/۱۵ پیکومتر بر ولت میباشد و مقدار این ضریب در MoSi<sub>2</sub>As<sub>4</sub> به مقدار ماکزیمم ۶/۲۳ پیکومتر بر ولت میرسد. همچنین با اعمال کرنش دو محوره این ضرایب به طور چشمگیری افزایش می یابند [۴۰].

کرنش صفحهای و عمودی تأثیر بسزایی در تغییر خواص الکتریکی مواد دو بعدی دارند. نتایج ارائه شده در [۴۱] نشان میدهد که کرنش دو محوره و میدان الکتریکی خارجی شکاف انرژی MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> و WSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> دو لایه را تغییر میدهند و حتی کرنش فشاری قادر است شکاف انرژی غیرمستقیم را به مستقیم تبدیل کند. همچنین تغییر توزیع بار ایجاد شده توسط میدان الکتریکی خارجی هم امکان تبدیل نیمههادی به فلز را در ساختارهای دو لایه

فراهم می کند. علاوه بر کرنش صفحه ای، نتایج کارهای گذشته نشان می دهد خصوصیات الکتریکی MoSi<sub>2</sub>N4 تک لایه و دو لایه از جمله شکاف انرژی آن به شدت با کرنش عمودی تغییر می کند و منجر به تغییر ماهیت آن از نیمه هادی به فلز می شود [۳۴ و ۴۲].

این مواد به علت خصوصیات منحصر به فرد خود برای استفاده به عنوان کانال ترانزیستور بسیار مناسب میباشند. استفاده از  $MoSi_2N_4$  و  $WSi_2N_4$  به عنوان کانال یک ترانزیستور دوگیتی منجر به دستیابی به نسبت جریان روشن به خاموش بزرگتر از ۱۰۶ شده است. همچنین کرنش دو محوری به طور مؤثری میزان جریان روشن و نسبت جریان روشن به خاموش این ترانزیستور را افزایش میدهد [۴۳]. در [۴۴] اتصال الکتریکی MoSi<sub>2</sub>N4 با نیمه فلز گرافن و فلز دو بعدی NbS<sub>2</sub> مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان میدهد که اتصال الکتریکی این نیمه هادی با فلزات ذکر شده یک اتصال از نوع شاتکی می باشد و سد شاتكي ايجاد شده قابليت كنترل با ميدان الكتريكي و تغيير فاصله بين لايهاى را دارا مىباشد. بنابراين ساختارهای نامتجانس مبتنی بر خانواده MA<sub>2</sub>Z<sub>4</sub> قابلیت زيادى براى استفاده به عنوان ادوات گوناگون الكترونيكى دارند.

همان گونه که پیشتر ذکر شد، ساختارهای نامتقارن یا جانوس به علت خواص فوق العاده خود از جمله وجود ميدان الکتریکی ذاتی به شدت مود توجه قرار گرفته اند. در [۴۵] ساختارهای جانوس MoSiGeN<sub>4</sub> و WSiGeN<sub>4</sub> مورد بررسی قرار گرفتهاند. به دلیل عدم تقارن آینهای<sup>۱</sup>، در این ساختارها ضريب پيزو الكتريك خارج صفحهاى غير صفر و شکاف اسپینی راشبا دیده شد. همچنین این ساختارها دارای لبههای نوار با انرژی مناسب، ضریب جذب نوری بالا و قابلیت حرک حاملهای بالایی میباشند که برای کاربرد به عنوان کاتالیست نوری برای جداسازی اتمهای آب بسیار مناسب میباشند. میدان داخلی ذاتی این مواد جداسازی الكترونها و حفرههای توليد شده توسط نور را تسهيل می کند [۴۶]. علاوه براین با ایجاد ساختار نامتجانس عمودی این مواد نامتقارن با گرافن می توان اتصالات شاتکی نوع n یا p بسته به جهت اتصال ایجاد کرد [۴۷]. SrAlGaSeهاده جانوس دیگری از خانواده MA2Z4 با ساختار بتا میباشد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirror Symmetry



شکل ۱- نمای از بالا (ردیف بالا) و نمای از کنار (ردیف پایین) ساختارهای اتمی MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Yn. اتم مولیبدن با رنگ بنفش، اتم سیلیکون با رنگ آبی، اتم گروه پنج کوچکتر (X) با رنگ زرد و اتم گروه پنج بزرگتر (Y) با رنگ نارنجی مشخص شده است.

> که می تواند به عنوان عایق توپولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد [۴۸]. جایگزینی تعدادی از اتمهای نیتروژن با کربن در MOSi<sub>2</sub>N4 نیز منجر به ایجاد ساختارهای نامتقارنی با ماهیت نیمه فلز، فلز یا نیمه هادی با خواص مغناطیسی می شود [۴۹].

> با این وجود، ساختارهای نامتقارن MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> و و خواص ساختاری  $MA_2Z_4$  و خواص ساختاری MoSi\_2As\_mSb\_n و الكتريكي آنها هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراین در این مقاله به بررسی خواص ساختاری و الکتریکی ساختارهای نامتقارن این خانواده شامل فلز واسطه Mo، عنصر گروه چهار Si و عناصر گروه پنج As ،P و Sb پرداختهایم. برای این منظور نظریه تابع چگالی<sup>۱</sup> در نرمافزار سیستا<sup>۲</sup> به کار رفته است. پایداری، خواص ساختاری و الكتريكى ٨ ساختار نامتقارن MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> و m) MoSi<sub>2</sub>As<sub>m</sub>Sb<sub>n</sub> و n برابر ۱، ۲ یا ۳ می باشند به این ترتیب که جمع m و n در هر ماده برابر ۴ میباشد) بررسی شده است. با توجه به اینکه تنش صفحهای میتواند به طور مؤثر خصوصیات مواد دوبعدی این خانواده را تغییر دهد [۴۱ و ۴۳]، بنابراین در ادامه برای تنظیم خواص الکتریکی این ساختارها تنش دومحوره صفحهای به آنها اعمال شده و تغییرات شکاف انرژی ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته

اند. همچنین در انتها ترابرد الکترونی بین لایهای در این ساختارها با استفاده از ماجول ترنسیستا<sup>۳</sup> از نرم افزار سیستا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ترابرد بین لایهای و در نتیجه میزان جریان عمودی به نوع ماده و ترتیب قرارگیری اتمهای گروه ۵ وابسته می باشد و جریان در ساختارهای AsSb بیشتر از PAs می باشد. همچنین بین ساختارهای مختلف PAs، پیکربندی P3As انتقال الكترون بيشترى دارد. به علت ساختار نامتقارن و ميدان الكتريكي ذاتي اين مواد، با اعمال ولتاژهای مثبت و منفی برابر، مقادیر جریان متفاوتی از این ساختارها عبور می کند. در حالیکه در ساختارهای متقارن جریان بین لایه ای به ازای ولتاژ مثبت و منفی برابر می باشد. در ساختار As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> بیشترین عدم تقارن دیده می شود. تحقيقات انجام شده در اين مقاله و اين مشخصه جريان-ولتاژ نامتقارن ثابت مىكند كه ساختارهاى نامتقارن مبتنى بر خانواده MA<sub>2</sub>Z4 گزینههای بسیار مناسبی برای کابرد در مدارات الکترونیکی و به ویژه یکسوسازها میباشند.

#### ۲-روش مدلسازی و شبیهسازی

برای محاسبه مشخصات الکتریکی ساختارهای نامتقارن MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub>، محاسبات نظریه تابع چگالی با استفاده از نرمافزار سیستا انجام شده است [۵۰]. تقریب شیب تعمیم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> DFT <sup>2</sup> SIESTA

یافته پردو-بورگ-ارنزرهوف به عنوان انرژی تبادلی و همبستگی به کار رفته است [۵۱]. برای توصیف ناحیه اول بریلوئن تعداد نقاط k برابر ۱×۱۵×۱۵ بر پایه روش مونخورست-پک در نظر گرفته شده است. انرژی قطع برای انتگرال گیری در فضای حقیقی برابر ۲۰۰ ریدبرگ در نظر گرفته شده است و تابع پایه زتا دوگانه با قطبش استفاده شده است. خطای قابل تحمل برای همگرایی انرژی ۵-۱۰ در نظر گرفته

شده و سیستم به طور کامل ریلکس شده تا نیروی وارد بر هم اتم كمتر از ٠/٠٢ الكترون ولت بر أنگستروم باشد. يك

فضای خالی به اندازه ۳۰ آنگستروم در جهت عمود بین لایه ها در نظر گرفته شده است که از برهمکنش لایهها جلوگیری کند. همچینین تحلیل انتقال بار بین اتم ها با روش بدر<sup>۳</sup> انجام شده است [۵۲]. کرنش صفحهای دومحوره به صورت رابطه (۱) تعريف شده است.

$$\varepsilon = \frac{a - a_0}{a_0} \tag{1}$$

در این رابطه  $a_0$  ثابت شبکه در حالت تعادل و a ثابت شبکه تحت تنش ميباشد. بعد از اعمال هر كرنش، سيستم دوباره به طور کامل ریلکس شده است.

جدول ۱- پارامترهای ساختاری MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> در حالت تعادل. ثابت شبکه (a)، طول پیوند Mo-X)، طول پیوند (d<sub>Mo-</sub> Mo-Y)، طول پیوند (d<sub>Mo-</sub> Mo-Y) (۲٫، طول پیوند Si-X)، طول پیوند Si-Y)، فاصله عمودی بین Si و X (Δ<sub>Si-X</sub>)، فاصله عمودی بین Si و Y (Δ<sub>Si-Y</sub>)، فاصله عمودی بین Si و (Δ<sub>Si-Y</sub>)، ضخامت ساختار (t) و انرژی تشکیل Ecoh.

$E_{coh}$ (eV/atom)	t (Å)	$\Delta_{\text{Si-Y}}$ (Å)	$\Delta_{\text{Si-X}}$ (Å)	d <sub>Si-Y</sub> (Å)	d <sub>Si-X</sub> (Å)	d <sub>Mo-Y</sub> (Å)	d <sub>Mo-X</sub> (Å)	a (Å)	نام مادہ
-\$/\$97	٩/٧۵٧	1/18	۱/۰۰۹	۲/۳۶۲	۲/۲۵۲	۲/۵۷۸	۲/۵۰۲	۳/۵۶۶	MoSi <sub>2</sub> P <sub>2</sub> As <sub>2</sub>
-9/979	٩/۵٧٢	1/17	۱/۰۲۱	-	۲/۲۵۵	-	४/४११	۳/۵۴۱	MoSi <sub>2</sub> P <sub>3</sub> As
-8/357	٩/٩۶١	۱/۱۴۸	۳. ۱/۰۰	۲/۳۶۵	-	۲/۵۸۳	-	٣/۵٩٣	MoSi <sub>2</sub> PAs <sub>3</sub>
-8/497	٩/٧۵٨	1/107	١/•١٢	۲/۳۶۷	۲/۲۴۷	τ/Δγλ	۲/۵۰۴	3600	MoSi <sub>2</sub> PAsPAs
-۵/9TV	1./026	1/886	۱/۰۷۶	۲/۵۷۹	۲/۳۷۲	۲/۷۶۹	7/878	٣/٧٨	MoSi <sub>2</sub> As <sub>2</sub> Sb <sub>2</sub>
-9/•49	1./189	۱/۳۵۷	۱/•٩۶	-	۲/۳۷۲	-	۲/۶۱۹	٣/٧٣١	MoSi <sub>2</sub> As <sub>3</sub> Sb
-۵/۸۱۴	1./917	۱/۳۱۵	۱/۰۷۳	۲/۵۸۶	-	۲/۷۷	-	۳/۸۲۲	MoSi <sub>2</sub> AsSb <sub>3</sub>
-۵/۹۲۳	1./542	1/821	١/•٨٨	۲/۵۹۱	۲/۳۶۷	۲/۷۶۶	2/828	٣/٧٧٩	MoSi <sub>2</sub> AsSbAsSb

۱×۱۵×۹ گریدبندی شده است. برای محاسبه ترابرد با تی شبيهسازى ترابرد الكترونى با ماجول ترنسيستا و تىبى بی ترنس ناحیه دیوایس به اندازه ۱×۳۰×۱۸ گریدبندی شده ترنس از نرمافزار سیستا انجام شده است. برای محاسبه است. همچنین در شبیه سازیهای ترابرد روش گریم<sup>۴</sup> برای ترابرد الكترونى ساختارهاى MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> و مدل كردن برهم كنش واندروالس<sup>6</sup> بين لايهها استفاده شده MoSi<sub>2</sub>As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> در نظر گرفته شدهاند. الکترودهای چپ و است [۵۳]. راست از سلول واحد مستطیلی متشکل از یک لایه تشكيل شدهاند. ناحيه ديوايس وسط نيز از  $MoSi_2X_mY_n$ ۳-نتایج و بحث ساختارهای اتمی MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> در شکل (۱) نشان داده شدهاند. برای تشکیل این ساختارهای نامتقارن، یک تا سه اتم فسفر در MoSi<sub>2</sub>P4 با آرسنیک، و یک تا سه اتم آرسنیک در MoSi<sub>2</sub>As4 با آنتیموان جایگزین شدهاند و

سلول واحد مستطيلي متشكل از يک لايه MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> تشکیل شده است. مکان اتمهای این ساختار سه لایه به طور كامل توسط نرمافزار سيستا ريلكس شده است و اين مکانهای اتمی ریلکس شده برای شبیه سازی ترابرد توسط ترنسیستا به کار رفته است. شرایط مرزی متناوب در هر سه جهت x ،x و z به کار رفته است. ناحیه اول بریلوئن در الكترودها به اندازه ۳×۱۵×۹ و در ناحیه دیوایس به اندازه

<sup>4</sup> Grimme (DFT-D2)

ساختارهای MoSi<sub>2</sub>XY<sub>3</sub> ،MoSi<sub>2</sub>X<sub>3</sub>Y ،MoSi<sub>2</sub>X<sub>2</sub>Y و

MoSi<sub>2</sub>XYXY را با حفظ ساختار شش وجهى تشكيل

دادهاند. در واقع این ساختارها از هفت زیرلایهی اتمی

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Van der Waals interaction

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GGA  $^{2}$  PBE

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bader Charge Analysis

تشکیل ساختارهای مختلف در جدول نشان داده شده است. برای بررسی پایدار بودن ساختارهای مورد بررسی، انرژی تشکیل ساختارها با واحد الکترون ولت بر اتم از رابطه زیر به دست میآید [۳۲]:

در این رابطه  $E_{\rm tot}$ ،  $E_{\rm so}$ ،  $E_{\rm so}$  و  $F_{\rm so}$  به ترتیب انرژی کل ساختار و انرژی اتمهای مجزای No، Si، Mo و Y میباشند. ساختار و انرژی اتمها در یک سلول واحد میباشد. ساختار MoSi<sub>2</sub>X<sub>3</sub>Y هم تعداد اتمها در یک سلول واحد میباشد. ساختار ساختار میباشد. همچنین برای بررسی پایداری ساختارها، ساختار میباشد. همچنین برای بررسی پایداری ساختارها، محاسبات پراکندگی فونون در امتداد نقاط با تقارن بالا در ناحیه بریلوئن انجام شده و در شکل (۲) نشان داده شده است. محاسبات فوفون در یک سوپرسل متشکل از  $\Delta \times \Delta$ سلول واحد انجام شده است. همانگونه که دیده میشود، هشت ساختار مورد بررسی هیچ فرکانس موهومی اطراف نقطه  $\Gamma$  ندارند و به صورت دینامیکی پایدار میباشند.

تشکیل شدهاند. برای مثال در ساختار MoSi<sub>2</sub>PAs<sub>3</sub> این هفت لايه به ترتيب برابرند با: فسفر، سيليكون، آرسنيك، مولیبدن، آرسنیک، سیلیکون و آرسنیک. در این مواد علاوه بر عدم وجود تقارن وارونگی، تقارن آینهای هم از بین می رود که سبب ایجاد یک میدان الکتریکی داخلی و خواص الكترونيكي، اسپينترونيكي و پيزوالكتريكي منحصر به فردي می شود. ثابت شبکه، طول پیوندها و انرژی تشکیل ساختارهای MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> در جدول ۱ مقایسه شدهاند. ثوابت شبکه ساختارهای MoSi<sub>2</sub>P4 و MoSi<sub>2</sub>As4 به ترتیب برابر ۳/۴۷۱ و ۳/۶۲۱ آنگستروم گزارش شدهاند [۳۴]. همان گونه که دیده می شود، ثابت شبکه در ساختارهای نامتقارن MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> بین ثابت شبکه ساختارهای MoSi<sub>2</sub>P4 و MoSi<sub>2</sub>As4 قرار گرفتهاند. بیشترین ثابت شبکه را ساختار MoSi<sub>2</sub>PAs<sub>3</sub> و کمترین را ساختار MoSi<sub>2</sub>P<sub>3</sub>As دارد. همان گونه که انتظار می رود، با افزایش عدد اتمی و به کارگیری اتمهای سنگینتر، ثابت شبکه و طول پیوندها افزایش می یابد. همچنین انرژی



 $MoSi_2X_mY_n$  شکل ۲- پراکندگی فونون در ساختارهای



شکل ۳- ساختار نوارهای انرژی ترکیبات MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub>

(E<sub>C</sub> - محل مینیمم نوار هدایت (CBM)، محل ماکزیمم نوار ظرفیت (VBM)، فاصله  $E_C$  از سطح فرمی  $E_c$ ). جدول ۲- شکاف انرژی ( $E_g$ )، محل مینیمم نوار هدایت ( $E_g$ )، محل ماکزیمم نوار فرفیت ( $\mu$ ). ( $E_F$ )، فاصله  $E_F$ 

μ	Ev_E <sub>F</sub>	$E_{C}E_{F}$	VBM	CBM	Eg	نام مادہ
(Debye)	(eV)	(eV)			(eV)	,
•/174	-•/٣۵Y	۰/۳۵۸	K	K	• /V 1 ۵	MoSi <sub>2</sub> P <sub>2</sub> As <sub>2</sub>
•/•984	-٠/٣۵٨	۰/۳۴	K	K	۰/۶۹۸	MoSi <sub>2</sub> P <sub>3</sub> As
•/•۶•٣	-•/٣۴٩	۰/۳۷۹	K	K	• /VTA	MoSi <sub>2</sub> PAs <sub>3</sub>
۰/۰۴۹۸	-•/۳۵Y	۰/۳۵۸	K	K	۰/۷۱۵	MoSi <sub>2</sub> PAsPAs
٠/١٧۶٩	-•/۲۵۱	۰/۲۵۹	Г	K	• /۵۱	MoSi <sub>2</sub> As <sub>2</sub> Sb <sub>2</sub>
•/• 480	•/••۵	• / • • ٩	Г	K	•/••۴	MoSi <sub>2</sub> As <sub>3</sub> Sb
•/• 174	-•/77۴	•/798	K	M-K	۰/۵۰۳	MoSi <sub>2</sub> AsSb <sub>3</sub>
۰/۱۲۰۶	-•/•V۵	٠/•٩١	Г	K	•/188	MoSi <sub>2</sub> AsSbAsSb

مینیمم نوار هدایت هر دو در نقطه K قرار گرفتهاند. برخلاف ترکیبات PAs، ساختارهای AsSb شکاف انرژی غیرمستقیم دارند و ماکزیمم نوار ظرفیت و مینیمم نوار هدایت برای ساختار AsSb<sub>3</sub> به ترتیب در نقاط K و در مسیر M-K در نزدیکی K، و برای بقیه ترکیبات AsSb به ترتیب در نقاط  $\Gamma$  و K قرارگرفتهاند. برای درک بهتر نوارهای انرژی و درهها و قلههای مؤثر در نوار هدایت و ساختار نوارهای انرژی ترکیبات مورد بررسی در شکل (۳) نشان داده شده است و مقادیر مربوط به شکاف انرژی، محل نوار هدایت و ظرفیت، فاصله نوار هدایت و ظرفیت از سطح فرمی و گشتاور دوقطبی الکتریکی در جدول ۲ لیست شده اند. به جز ساختار MoSi<sub>2</sub>As<sub>3</sub>Sb، بقیه ساختارها نیمههادی هستند. ترکیبات MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> نیمه هادی با شکاف انرژی مستقیم هستند که ماکزیمم نوار ظرفیت و

ظرفیت، خطوط انرژی یکسان<sup>۱</sup> نوارهای هدایت و ظرفیت در ناحیه بریلوئن<sup>۲</sup> برای ۸ ساختار مورد بررسی در شکل (۴) (۴) رسم شده است. همانگونه که دیده می شود، انرژی قله PAsPAs و  $P_3As$  ،  $P_2As_2$  و  $P_3As$   $\Gamma$ به انرژی VBM، و انرژی دره M در نوار هدایت ساختارهای PAsPAs ،PAs<sub>3</sub> و AsSb<sub>3</sub> به انرژی CBM نزدیک و در هدایت مؤثر هستند. همچنین در ساختار As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> انرژی نقطه K از نوار ظرفیت به نقطه  $\Gamma$  ، و انرژی دره M از نوار هدایت به نقطه K بسیار نزدیک است و در هدایت نقش دارد. با توجه به جدول ۲، بیشترین شکاف انرژی مربوط به ساختارهای XY<sub>3</sub>، و کمترین شکاف انرژی مربوط به ساختارهای X<sub>3</sub>Y می باشد که این میزان کمینه شکاف

انرژی در ساختار As<sub>3</sub>Sb به نزدیکی صفر میرسد. برای بررسی نقش اوربیتالهای اتمی مختلف در نوارهای انرژی، چگالی حالتهای مبتنی بر اوربیتال<sup>۳</sup> هر یک از ساختارها در شکل (۵) نشان داده شدهاند. شکاف انرژی در چگالی حالتها کاملاً منطبق بر نوارهای انرژی میباشد. از منحنی چگالی حالتها می توان به این نتیجه رسید که اوربیتالهای موثر در ماکزیمم نوار ظرفیت و مینیمم نوار هدایت اوربیتالهای d اتمهای مولیبدن میباشد. p اوربیتالهای p اتمهای X و Y، به خصوص اوربیتالهای pاز اتمهای Y در ساختارهای XY<sub>3</sub>، هم در لبه نوار هدایت و ظرفیت موثر هستند، ولی نقش آنها کمتر از اوربیتال d اتم موليبدن ميباشد.



خط چین مشخص شده است).

<sup>3</sup> PDOS

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Equi-energy contours

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brillouin Zone



 $MoSi_2X_mY_n$  شکل ۵- چگالی حالتهای مبتنی بر اوربیتال ساختارهای

به منظور درک بهتر وجود میدان الکتریکی عمودی داخلی، متوسط صفحهای پتانسیل الکتروستاتیکی نسبت به ارتفاع نسبی در سلول واحد در شکل (۶) رسم شده است. مطابق انتظار توزیع پتانسیل الکتروستاتیکی نامتقارن در همه ساختارها دیده شود. این به دلیل از بین رفتن تقارن آینه ای در این ترکیبات و الکترونگاتیویتهی متفاوت اتمهای X ای در این ترکیبات و الکترونگاتیویتهی متفاوت اتمهای X مفحه و در نتیجه میدان الکتریکی میشود. میدان داخلی ایجاد شده از ماده با الکترونگاتیویتهی کمتر به سمت ماده با الکترونگاتیویتهی بیشتر است. این جهت میدان به دلیل با الکترونگاتیویتهی بیشتر است که سبب میشود میدان از اتم با تجمع الکترون کمتر و در نتیجه بار خالص مثبتتر (الکترونگاتیویته کمتر) به اتم از آنجاییکه در ساختارهای نامتقارن اتمهای دو طرف ساختار متفاوت هستند، گشتاور دوقطبی الکتریکی در جهت عمود بر صفحه ایجاد می شود. گشتاور دوقطبی الکتریکی ایجاد شده در ساختارهای مورد بررسی در جدول ۲ نشان داده شده اند و همانگونه که دیده می شود گشتاور دوقطبی الکتریکی عمودی غیرصفر، وجود یک میدان الکتریکی داخلی عمود بر صفحه را تأیید می کند. رفتار الکتریکی داخلی عمود بر صفحه را تأیید می کند. رفتار الکتریکی داخلی عمود بر صفحه را تأیید می کند. رفتار المهای گروه ۵ ( $X_3Y,XY_3,XYXY$ ) وابسته می باشد. برای مثال همانگونه که در جدول ۲ دیده می شود، ساختارهای  $X_2Y_2$  نسبت به سایر ساختارها قطبی تر می باشند و دارای بیشترین گشتاور دوقطبی الکتریکی هستند.

با تجمع الکترون بیشتر و در نتیجه بار خالص منفی تر (الکترونگاتیویته بیشتر) باشد. برای اثبات این نحوهی تجمع بار، تحلیل بار بدر برای بررسی انتقال بار بین اتمها در ساختارهای مورد بررسی انجام شدهاست. نتایج به دست آمده در جدول ۳ دیده می شوند که در آن مقادیر منفی بیانگر از دست دادن الکترون و مقادیر مثبت بیانگر دریافت بیانگر از دست دادن الکترون و مقادیر مثبت بیانگر دریافت الکترون می باشند. میزان بار منتقل شده بین اتمها بستگی به اختلاف الکترونگاتیویته ی دو اتم و عدد اتمی اتمها دارد.

برای مثال در ساختارهای PAs اتمهای سیلیکون و مولیبدن الکترون از دست میدهند و فسفر و آرسنیک الکترون به دست میآورند. به علت وجود اتمهای متفاوت در دو سمت ساختار، مجموع بار الکتریکی در دو سمت اتم مرکزی یعنی Mo متفاوت میباشد که این منجر به ایجاد میدان از اتم های با مجموع الکترون کمتر به سمت اتمهای با مجموع الکترون بیشتر میشود و برای مثال در ساختار با مجموع الکترون بیشتر میشود و برای مثال در ساختار P2As2 این میدان از سمت As به P میباشد.



شکل ۶- متوسط صفحهای پتانسیل الکترواستاتیکی برای ساختارهای MoSi₂XmYn. z0 ضخامت سلول واحد و z متغیر مختصات در جهت عمودی است. بنابراین z/z0 ارتفاع نسبی در سلول واحد است.

همانگونه که در شکل توزیع پتانسیل دیده می شود، برخلاف ساختارهای متقارن، در این مواد سطح خلاء در دو طرف ساختار متفاوت است که منجر به توابع کار <sup>۱</sup> متفاوت در دو سمت ساختار می شود. درواقع تجمع بیشتر الکترون ها منجر به افزایش تابع کار می شود [۵۴ و ۵۵] و در نتیجه به جز ساختار XXXX که در هر دو طرف ساختار اتم های X و

Y وجود دارند، تابع کار بزرگتر در سمت اتم با الکترونگاتیویته یبیشتر دیده می شود. همانطور که در جدول ۴ دیده می شود برای مثال در ساختار P2As2، تابع کار سمت اتم فسفر برابر ۴/۴۲ الکترونولت و سمت اتم آرسنیک برابر ۳/۸۲ الکترونولت می باشد.

<sup>1</sup> Work Function

MoSi<sub>2</sub>As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub>

MoSi<sub>2</sub>As<sub>3</sub>Sb

MoSi<sub>2</sub>AsSb<sub>3</sub>

MoSi<sub>2</sub>AsSbAsSb

مىدھند. علامت منفى	ىنفى به معناى از	دست دادن الک	نرون و علامت م	ثبت به معنی به	دست أوردن الك	لترون مىباشد.	تمهای گروه ۵
		به ترتیب از پایی	ن به بالا با X1 ت	نا X4 مشخص ش	یدهاند.		
	X1 (e)	Si1 (e)	X2 (e)	Mo (e)	X3 (e)	Si2 (e)	X4 (e)
MoSi <sub>2</sub> P <sub>2</sub> As	۲/۷۹ ۱	- <b>٣</b> /٧٩٩	١/۵٩٧	-•/9XX	1/417	-٣/٧٩	۲/۷۷۶
MoSi <sub>2</sub> P <sub>3</sub> A	۲/۷۶۸	-٣/٧٩V	۱/۵۹	-1/•9٣	1/083	- <b>٣</b> /٧٩١	۲/۷۶
MoSi <sub>2</sub> PAs	۲/۸۱۱	-٣/٧٩V	1/4.4	-•/ <b>\</b> 74	۱/۳۹۵	-٣/٧٩ I	۲/۸۰۲
MoSi <sub>2</sub> PAsP	۲/۸۰۷	-٣/٧٩۴	۱/۴۰۱	_•/٩ <b>\</b> ٩	١/۵٩٩	-W/V91	<b>1/181</b>

1/48

1/441

-•/99۵

-•/980

-٣/٧٧

-٣/٧٨١

-•//98

-1/•1

۲/۷۵۸

۲/۷۷۵

7/079

۲/۰9

-./097

-•/٨۵٣

- • / 7 9 4

-•/۵۹

جدول ۳- نتایج تحلیل انتقال بار بین اتمها به روش بدر. اعداد ذکر شده تعداد الکترونهای از دست داده یا دریافت شده توسط اتمها را . <u>.</u> . ;

جدول ۴- توابع کار مواد مورد بررسی در دو سمت مختلف ساختار و مربوط به صفحات اتمهای X و Y

			-	-	
WF <sub>Y</sub> (eV)	WF <sub>X</sub> (eV)		WF <sub>Y</sub> (eV)	WF <sub>X</sub> (eV)	
٣/۶	۴/۱۳	MoSi <sub>2</sub> As <sub>2</sub> Sb <sub>2</sub>	$\gamma/\lambda\gamma$	4/47	MoSi <sub>2</sub> P <sub>2</sub> As <sub>2</sub>
۳/۶۶	٣/٨١	MoSi <sub>2</sub> As <sub>3</sub> Sb	4/18	۴/۳۸	MoSi <sub>2</sub> P <sub>3</sub> As
٣/٧٣	٣/٧٨	MoSi <sub>2</sub> AsSb <sub>3</sub>	۳/٨۶	۴/۰۶	MoSi <sub>2</sub> PAs <sub>3</sub>
٣/٨۵	۲۹/۳	MoSi <sub>2</sub> AsSbAsSb	4/19	4/•7	MoSi <sub>2</sub> PAsPAs

این کرنشهای گذار از نیمه هادی به فلز در جدول ۵ آمده است. برای ساختارهای PAs کرنش فشاری گذار بین .//٥/٩- و //٥/٥- و كرنش كششى گذار بين //٥/٥ تا //٩ است که بیشترین کرنش کششی گذار مربوط به ساختار PAs<sub>3</sub> میباشد. در ساختارهای AsSb، به جز As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> که در کرنش ٪/۵/۰- به ماکزیمم شکاف انرژی می سد، بقیه ساختارها در کرنشهای کششی به ماکزیمم میرسند. برای ساختارهای AsSb کرنش فشاری گذار بین منفی نیم درصد و منفی دو درصد و کرنش کششی گذار بین پنج تا نه و نیم درصد است که در جدول ۳ آمده است. نکته قابل توجه این است که ساختار As<sub>3</sub>Sb که در حالت تعادل دارای شکاف انرژی صفر و رفتار فلزی است، با اعمال تنش دارای شکاف انرژی تا ۱۶/۰ الکترون ولت می شود و بنابراین اعمال تنش یک روش موثر برای ایجاد شکاف انرژی در مواد می باشد. این تغییر شکاف انرژی با تنش در ترانزیستورها می تواند باعث افزایش نسبت جریان روشن به خاموش ترانزیستور شود و بنابراین کنترل بسیار مؤثر خواص الکتریکی این ساختارها با کرنش، این مواد را برای کاربردهای ييزوالكتريكي و الكترومكانيكي بسيار مناسب ميكند.

اعمال کرنش صفحهای یک روش معمول و مؤثر برای تغییر خواص الكترونيكي مواد مي باشد [٢٨ و ٣١ و ٤١ و ۴٣]. ما در این مقاله کرنش بین ٪۱۰- تا ٪۱۰ به ساختارهای مورد بررسی اعمال کردهایم و تغییرات شکاف انرژی ساختارها نسبت به کرنش اعمالی در شکل (۷) گزارش شده است. کرنش باعث تغییر ثابت شبکه و طول پیوند بین اتمها در ساختارهای مورد بررسی میشود. همچنین کرنش کششی (فشاری) درون صفحهای باعث ایجاد کرنش فشاری (کششی) در جهت عمود می شود و همه این موارد سبب ایجاد تغییرات قابل توجهای در شکاف انرژی می شود. روند تغییرات شکاف انرژی در جدول ۵ خلاصه شده است. شکاف انرژی ساختارها در کرنش خاصی به ماکزیمم میرسد. این کرنش ( $E_{gmax}$ ) و شکاف انرژی ماکزیمم ( $E_{max}$ ) به دست آمده در جدول ۵ لیست شدهاند. شکاف انرژی ساختارهای PAs در کرنشهای فشاری کوچک به ماکزیمم میرسند و با کرنش فشاری بیشتر یا کرنش کششی کاهش مییابند. شکاف انرژی همه ساختارها در کرنش فشاری (Etrans(Compressive)) و کرنش کششی (Etrans(Compressive)) خاصی به صفر میرسد و ساختارها تبدیل به فلز می شوند. مقادیر

-٣/١۶٢

- 3/19

-٣/١٩۶

-٣/٢٠λ

4/220

۲/۲۱

4/879

5/519

-•/٩٧٩

1/397

-1/••٧

1/430



جدول ۵- شکاف انرژی در حالت تعادل (Eg)، ماکزیمم شکاف انرژی به دست آمده با اعمال کرنش (Egmax)، کرنش متناظر با ماکزیمم شکاف انرژی (Emax) ، کرنش فشاری انتقال از نیمههادی به فلز ((Etrans (Compressive) و کرنش کششی انتقال از نیمههادی به فلز (Etrans(Tensile))

		(	(		
٤ <sub>trans</sub> (%) (کششی)	٤ <sub>trans</sub> (%) (فشاری)	$\epsilon_{max}(\%)$	E <sub>gmax</sub> (eV)	Eg (eV)	
۶/۵	-Y	$-1/\Delta$	۰/۸۰۲	۰/۲۱۵	MoSi <sub>2</sub> P <sub>2</sub> As <sub>2</sub>
۵/۵	<i>_۶</i> /Δ	<i>−•</i> /Δ	۰/۶۹۸	۰/۶۹۸	MoSi <sub>2</sub> P <sub>3</sub> As
٩	$-Y/\Delta$	<i>−•</i> /Δ	۰/۷۴۲	۰/۲۲۸	MoSi <sub>2</sub> PAs <sub>3</sub>
۶/۵	<i>_۶</i> /Δ	- 1	• /YY 1	•/Y10	MoSi <sub>2</sub> PAsPAs
۵	$-\Upsilon/\Delta$	<i>−•</i> /Δ	۰/۵۳۲	• / ۵ ۱	MoSi <sub>2</sub> As <sub>2</sub> Sb <sub>2</sub>
۵	- • /Δ	۲/۵	٠/١۵٩	•/••۴	MoSi <sub>2</sub> As <sub>3</sub> Sb
۹/۵	-۴	١	۰/۵۱۳	۰/۵۰۳	MoSi <sub>2</sub> AsSb <sub>3</sub>
۶/۵	-۲	۲/۵	• /٣٢	•/188	MoSi <sub>2</sub> AsSbAsSb

محل CBM از نقطه K به M تغییر می کند. ساختارهای AsSb در حالت تعادل شکاف انرژی غیرمستقیم دارند. در AsSb VBM و CBM محل CBM و CBM و CBM در بازه P- پیکربندیهای  $Sb_2Sb_2$  و  $AsSb_3$  محل AsSb در بازه P- در اثر کرنش تغییر می کند و در ساختار  $AsSb_3$  در بازه P- تا ۶ درصد شکاف انرژی بین نقاط K از نوارظرفیت و هدایت قرار می گیرد و مستقیم می شود. برای درک بهتر تغییر ساختار نوارهای انرژی در اثر کرنش، خطوط انرژی یکسان در ناحیه بریلوئن ساختار  $P_2As_2$  در سه حالت بدون کرنش، ساختار نوارهای انرژی یکسان شکل (۹) مقایسه شدهاند. همان گونه که در شکل دیده می با کرنش منفی پنج درصد و کرنش مثبت پنج درصد در شود، ماکزیمم نوار ظرفیت در کرنش منفی پنج و مثبت پنج درصد از محل تعادل یعنی نقطه K به قله T منتقل می شود. با اعمال کرنش منفی پنج درصد به نزدیکی نقطه M به قله T منتقل دارد، با اعمال کرنش منفی پنج درصد به نزدیکی نقطه M می شود. با اعمال کرنش منفی پنج درصد به نزدیکی نقطه M نورد.

نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که اعمال کرنش دو محوره به طور مؤثری محل ماکزیمم نوار ظرفیت و مینیمم نوار هدایت را تغییر می دهد و می تواند نوع نیمه هادی را از مستقیم به غیرمستقیم یا برعکس تغییر دهد. تغییرات انرژی درهها و قلههای M، T و X از نوار هدایت و ظرفیت نسبت به کرنش اعمالی در شکل (۸) نشان داده شده است. در هر مقدار کرنش، قله با بالاترین انرژی محل MBV و ساختارهای PAS در حالت تعادل شکاف انرژی مستقیم ساختارهای PAs در حالت تعادل شکاف انرژی مستقیم دراند، ولی همان گونه که در شکل دیده می شود، VBM به دارند، ولی همان گونه که در شکل دیده می شود، VBM به دارند، ولی همان گونه که در شکل دیده می شود، VBM به دارند، ولی همان گونه که در شکل دیده می شود، VBM به دارند، ولی همان گونه که در شکل دیده می شود، VBM به نقطه ترتیب در کرنش های فشاری ۴ –، ۱ –، ۵ – و ۱ – درصد، و در کرنش های کششی ۱، ۱، ۲ و ۱ درصد از نقطه X به نقطه T تغییر می کند و شکاف انرژی غیرمستقیم می شود.





شکل ۹- خطوط انرژی یکسان نوار ظرفیت (ردیف اول) و نوارهدایت (ردیف دوم) در ناحیه بریلوئن ساختار MoSi<sub>2</sub>P2As2 در حالت تعادل و تحت کرنشهای منفی پنج و مثبت پنج درصد

در ادامه این کار ترابرد الکترونی در ساختارهای MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> MoSi<sub>2</sub>X<sub>m</sub>Y<sub>n</sub> مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور جریان عمودی در ساختارهای P<sub>2</sub>As<sub>2</sub> و As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> مقایسه شدهاند. سپس جریان بین لایهای در چهار ساختار p<sub>m</sub>As<sub>n</sub> بهه مقایسه شدهاند. ساختار شبیه سازی شده برای ترابرد الکترونی در شکل (۱۰) نشان داده شده است. در این ساختار لایه ها دقیقا رو هم قرار گرفته اند و اتم های گروه پنج نزدیک به هم بین دو لایه غیر هم نام هستند. فاصله پنج نزدیک به هم بین دو لایه غیر هم نام هستند. فاصله بین لایه ای ریلکس شده در ساختار 2s<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> برابر با ۲/۸۶۶ بین لایه ای ریلکس شده در ساختار 2s<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> برابر با ۲/۶۶ بین لایه ای ریلکس شده در ساختار مورد برابر ای باشد. جریان بین لایه ای برای پنج ساختار مورد بررسی در شکل (۱۱) مقایسه شده اند.

همان گونه که دیده می شود جریان بین لایه ای در ساختار AsSb نسبت به PAs بزرگتر است. این به دلیل شکاف انرژی کوچکتر ساختار AsSb و اتم های بزرگتر است که منجر به افزایش جریان تونل زنی بین لایه ای می شود. PaAs، ساختار های مختلف PmAs، ساختار PaAs به دلیل شکاف انرژی کمتر رسانایی و جریان بیشتری دارد. As2Sb2 به دلیل شکاف انرژی کمتر رسانایی و جریان بیشتری دارد. As2Sb3 و در ساختارهای PAs3، PaAs4 و برابر ۸۴۸/۱ و در ساختارهای PAs3، PaAs4، ۲۶۳/۶ و PAs3 به PaS24، ۲۶۳/۶ و برابر ۱۸۴۸ و در ساختارهای ۶۵/۱ و دار این ساختارها این است با ۲۸/۱، وجود میدان داخلی در این ساختارها این است که به دلیل وجود میدان داخلی ناشی از عدم تقارن ماده، مقدار جریان به ازای ولتاژهای مثبت و منفی متفاوت می باشد. بنابراین استفاده از این مواد جانوس در یکسوسازها در مقایسه با مواد متقارن ضریب

یکسوسازی بالاتری ایجاد میکند. نسبت ماکزیمم جریان به ازای اعمال ولتاژ مثبت، به اندازه ماکزیمم جریان در ولتاژ منفی برای مشخصههای رسم شده در شکل ۱۱ محاسبه شده است که برای ساختار As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> برابر ۲/۰۸۴ و در ساختارهای PAs<sub>3</sub>، P<sub>3</sub>As ،P<sub>2</sub>As<sub>2</sub> و RASPAs و PAsPAs ساختارهای ۱/۵۶۶، ۲/۱۸۹۹ و ۲/۱۸ و ۲/۱۸ میباشد. بنابراین همانطور که انتظار میرود، ساختار X<sub>2</sub>Y<sub>2</sub> که قطبی ترین پیکربندی است و بیشترین گشتاور دوقطبی الکتریکی را دارد، بهترین ساختار از نظر عدم تقارن جریان مثبت و منفی برای کاربرد در یکسوسازها میباشد.

ساختارهای عمودی تشکیل شده از یک ماده ایا دو ماده مختلف (ساختارهای نامتجانس<sup>۲</sup>) مهم ترین و بهترین انتخاب برای ادوات الکترونیکی بر پایه مواد دوبعدی می باشند [۵۶]. به علت عدم وجود باندهای رها<sup>۳</sup> و برهم كنش بين لايهاى واندروالس، امكان پشتهسازى مواد مختلف بدون محدودیت ثابت شبکه وجود دارد. برای ساخت یکسوساز با استفاده از این مواد میتوان از پشته سازی چند لایه از یک نوع از این مواد جانوس ولی با دویینگهای مختلف استفاده کرد. در [۵۷] ثابت شده است که اعمال ناخالصی جانشینی از نوع فلز واسطه تابع کار MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> را به طور مؤثری تغییر میدهد. برای مثال ناخالصی های Tc، Mn و Ru می توانند MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> را از یک ماده نوع p به ماده نوع n تغییر دهند. همچنین می توان از یشته سازی دو نوع مختلف از این مواد با شکاف انرژی متفاوت (جدول ۲)، و توابع کار مختلف (جدول ۴) و یا از پشتهسازی این مواد با مواد دوبعدی دیگر مانند MoS<sub>2</sub> یکسوسازهایی با ضریب یکسوسازی بالا ساخت.



شکل ۱۰- ساختار شبیهسازی شده برای به دست آوردن جریان بین لایهای (در شکل ساختار X<sub>2</sub>Y<sub>2</sub> نشان داده شده است)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dangling-bonds

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Homostructure <sup>2</sup> Heterostructure



شكل ۱۱- مقايسه منحنى جريان-ولتاژ در ساختارهاى (الف) P2As2 و As2Sb2 (ب) .

### ۴–نتیجه گیری

در این مقاله، خواص ساختاری و الکترونیکی مواد دو بعدی نامتقارن MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> و MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> با استفاده از نظریه تابع چگالی مطالعه شدهاست. برای هر ماده چهار پیکربندی عمودی XY3، X<sub>3</sub>Y،X<sub>2</sub>Y<sub>2</sub> ، و XYXX در نظر گرفته شدهاست. با استفاده از پراکندگی فوفون ثابت می شود که همه ساختارها از پایدار دینامیکی خوبی برخوردار هستند. به جز ساختار MoSi<sub>2</sub>As<sub>3</sub>Sb، بقیه ساختارها نیمههادی هستند و همچنین ترکیبات PAs، شکاف انرژی مستقیم و ترکیبات AsSb شکاف انرژی غیرمستقیم دارند. چگالی حالتهای مبتنی بر اوربیتال ساختارها نشان میدهد که اوربیتال مؤثر در ماکزیمم نوار ظرفیت و مینیمم نوار هدایت اوربیتال d اتم مولیبدن می باشد. به علت ساختار نامتقارن و عدم تقارن آینهای در این مواد، گشتاور دوقطبی الکتریکی غیرصفر و یک میدان الکتریکی ذاتی در جهت عمود بر صفحه ایجاد می شود. ساختارهای X<sub>2</sub>Y<sub>2</sub> نسبت به سایر ساختارها قطبیتر می باشند و دارای بیشترین گشتاور دوقطبی الکتریکی هستند. همچنین توزیع پتانسیل، تحلیل توزیع بار و تابع کار متفاوت در دو صفحه اتمی بالا و پایین ساختار، وجود این میدان الکتریکی داخلی در این مواد را اثبات میکند. در ادامه برای تنظیم خواص الکتریکی ساختارها، کرنش دومحوره داخل صفحهای اعمال شده است که در اثر آن

شکاف انرژی ساختارها در کرنش خاصی به ماکزیمم می سد. ساختارهای PAs در کرنشهای کوچک فشاری به شکاف انرژی ماکزیمم میرسند و با کرنش فشاری بیشتر یا کرنش کششی کاهش مییابند. به جز As<sub>2</sub>Sb<sub>2</sub> ، در بقیه ساختارهای AsSb شکاف انرژی در کرنشهای کششی به ماکزیمم مقدار خود میرسد. شکاف انرژی همه ساختارها در کرنش فشاری و کرنش کششی خاصی به صفر میرسد و ساختارها تبدیل به فلز می شوند. ساختار As<sub>3</sub>Sb که در حالت تعادل دارای شکاف انرژی صفر است و رفتار فلزی دارد، با اعمال تنش دارای شکاف انرژی تا ۱۶/۱۶ الکترون ولت می شود. در انتها، ترابرد بین لایهای در این مواد مطالعه شده است و جریان بین صفحهای به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که ترابرد بین لایهای و در نتیجه میزان جریان عمودی به نوع و پیکربندی ماده وابسته است و جریان در ساختارهای AsSb بیشتر از PAs میباشد. همچنین بین پیکربندیهای مختلف PAs، ساختار P<sub>3</sub>As انتقال الكترون بيشترى دارد. عدم تقارن در مقدار جریان مثبت و منفی نشان میدهد که این ساختارها برای استفاده در یکسوسازها بسیار مناسب میباشند. تحقیقات انجام شده در این مقاله ثابت میکند که ساختارهای نامتقارن MoSi<sub>2</sub>P<sub>m</sub>As<sub>n</sub> و MoSi<sub>2</sub>As<sub>m</sub>Sb<sub>n</sub> گزینههای مناسبی برای کاربردهای الکترونیکی و الكترومكانيكي ميباشند.

#### مراجع

[1] K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. Dubonos, I. Grigorieva, and A. Firsov, "Electric field effect in atomically thin carbon films", Science, Vol. 306, No. 5696, 2004, pp. 666-669.

[۲] مهدیه نیری و مریم نیری، "طراحی و شبیه سازی مدار جمع کننده پنج ارزشی جدید مبتنی بر ترانزیستور نانو نوار گرافن"، نشریه مدل سازی در مهندسی، دوره ۱۸ ، شماره ۶۳، زمستان ۱۳۹۹، صفحه ۴۱–۵۰.

[۳] مهناز ذاکری و امید افضل نژاد،" بررسی اثر زاویه کایرال بر کمانش محوری و پیچشی نانولوله های کربنی تک جداره به کمک روش اجزا محدود" ، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۱۵ ، شماره ۴۸ ، بهار ۱۳۹۶ ، صفحه ۶۱–۷۱.

[۴] بهروز عبدی تهنه و علی نادری،" ساختار جدید ترانزیستور اثر میدانی نانو لوله کربنی تونلزنی با دوپینگ خطی در ناحیه درین : شبیه سازی عددی کوانتومی" ، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۱۶ ، شماره ۵۲ ، بهار ۱۳۹۷ ، صفحه ۱۱۷–۱۰۹.

[۵] رضیه السادات حسینی المدواری، مریم نیری، سمیه فتوحی، "مطالعه خواص الکترونیکی و نوری تک لایه سولفید گالیم آلایش شده با محاسبات اصول اولیه" ، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۲۰ ، شماره ۶۸ ، بهار ۱۴۰۱ ، صفحه ۴۷–۵۵.

[6] S. Manzeli, D. Ovchinnikov, D. Pasquier, O. V. Yazyev, and A. Kis, "2D transition metal dichalcogenides", Nature Reviews Materials, Vol. 2, No. 8, 2017, pp. 1-15.

[7] W. Choi, N. Choudhary, G. H. Han, J. Park, D. Akinwande, and Y. H. Lee, "Recent development of twodimensional transition metal dichalcogenides and their applications", Materials Today, Vol. 20, No. 3, 2017, pp. 116-130.

[8] B. Radisavljevic, A. Radenovic, J. Brivio, V. Giacometti, and A. Kis, "Single-layer MoS<sub>2</sub> transistors", Nature Nanotechnology, Vol. 6, No. 3, 2011, pp. 147-150.

[9] J. Guan, Z. Zhu, and D. Tománek, "Phase coexistence and metal-insulator transition in few-layer phosphorene: a computational study", Physical Review Letters, Vol. 113, No. 4, 2014, p. 046804.

[10] S. Zhang, Z. Yan, Y. Li, Z. Chen, and H. Zeng, "Atomically thin arsenene and antimonene: semimetal-semiconductor and indirect-direct band-gap transitions", Angewandte Chemie, Vol. 127, No. 10, 2015, pp. 3155-3158.

[11] G. W. Mudd, S. A. Svatek, T. Ren, A. Patanè, O. Makarovsky, L. Eaves, P. H. Beton, Z. D. Kovalyuk, G. V. Lashkarev, Z. R. Kudrynskyi, and A. I. Dmitriev, "Tuning the bandgap of exfoliated InSe nanosheets by quantum confinement", Advanced Materials, Vol. 25, No. 40, 2013, pp. 5714-5718.

[12] H. Oughaddou, H. Enriquez, M. R. Tchalala, H. Yildirim, A. J. Mayne, A. Bendounan, G. Dujardin, M. A. Ali, and A. Kara, "Silicene, a promising new 2D material", Progress in Surface Science, Vol, 90, No. 1, 2015, pp. 46-83.

[13] A. Acun, L. Zhang, P. Bampoulis, M. V. Farmanbar, A. van Houselt, A. N. Rudenko, M. Lingenfelder, G. Brocks, B. Poelsema, M. I. Katsnelson, and H. J. Zandvliet, "Germanene: the germanium analogue of graphene", Journal of Physics: Condensed matter, Vol. 27, No. 44, 2015, p. 443002.

[14] Y. Gogotsi, and B. Anasori, "The rise of MXenes", ACS Nano, Vol. 13, No. 8, 2019, pp. 8491-8494.

[15] J. W. Jiang, Z. Qi, H. S. Park, and T. Rabczuk, "Elastic bending modulus of single-layer molybdenum disulfide (MoS<sub>2</sub>): finite thickness effect", Nanotechnology, Vol. 24, No. 43, 2013, p. 435705.

[16] K. K. Kam and B. A. Parkinson, "Detailed photocurrent spectroscopy of the semiconducting group VIB transition metal dichalcogenides", Journal of Physical Chemistry, Vol. 86, No. 4, 1982, pp. 463–467.

[17] K. F. Mak, C. Lee, J. Hone, J. Shan, and T. F. Heinz, "Atomically Thin MoS<sub>2</sub> : A New Direct-Gap Semiconductor", Physical Review Letters, Vol. 105, No. 13, 2010, p.136805.

[18] B. Radisavljevic, A. Radenovic, J. Brivio, V. Giacometti, and A. Kis, "Single-layer MoS<sub>2</sub> transistors", Nature Nanotechnology, Vol. 6, No. 3, 2011, pp. 147-150.

[19] L. Liu, S. Kumar, Y. Ouyang, and J. Guo, "Performance Limits of Monolayer Transition Metal Dichalcogenide Transistors", IEEE Transactions Electron Devices, Vol. 58, No. 9, 2011, pp. 3042-3047.

[20] Y. Yoon, K. Ganapathi, and S. Salahuddin, "How good can monolayer MoS<sub>2</sub> transistors be?", Nano Letters, Vol. 11, No. 9, 2011, pp. 3768-3773.

[21] B. Radisavljevic, M. B. Whitwick, and A. Kis, "Integrated circuits and logic operations based on single-layer MoS<sub>2</sub>", ACS Nano, Vol. 5, No. 12, 2011, pp. 9934-9938.

[22] R. Li, R., Y. Cheng, and W. Huang, "Recent progress of Janus 2D transition metal chalcogenides: from theory to experiments", Small, Vo. 14, No. 45, 2018, p. 1802091.

[23] M. Yagmurcukardes, Y. Qin, S. Ozen, M. Sayyad, F. M. Peeters, S. Tongay, and H. Sahin, "Quantum properties and applications of 2D Janus crystals and their superlattices", Applied Physics Reviews, Vol. 7, No. 1, 2020, p. 011311.

[24] A. Y. Lu, H. Zhu, J. Xiao, C. P. Chuu, Y. Han, M. H. Chiu, C. C. Cheng, C. W. Yang, K. H. Wei, Y. Yang, and Y. Wang, "Janus monolayers of transition metal dichalcogenides", Nature Nanotechnology, Vol. 12, No. 8, 2017, pp. 744-749.

[25] J. Zhang, S. Jia, I. Kholmanov, L. Dong, D. Er, W. Chen, H. Guo, Z. Jin, V. B. Shenoy, L. Shi, and J. Lou, "Janus monolayer transition-metal dichalcogenides", ACS Nano, Vol. 11 No. 8, 2017, pp. 8192-8198.

[26] L. Dong, J. Lou, and V. B. Shenoy, "Large in-plane and vertical piezoelectricity in Janus transition metal dichalchogenides", ACS Nano, Vol. 11, No. 8, 2017, pp. 8242-8248.

[27] H. Cai, Y. Guo, H. Gao, and W. Guo, "Tribo-piezoelectricity in Janus transition metal dichalcogenide bilayers: a first-principles study", Nano Energy, Vol. 56, 2019, pp. 33-39.

[28] Z. Guan, S. Ni, and S. Hu, "Tunable electronic and optical properties of monolayer and multilayer Janus MoSSe as a photocatalyst for solar water splitting: a first-principles study", The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 122, No. 11, 2018, pp. 6209-6216.

[29] T. Hu, F. Jia, G. Zhao, J. Wu, A. Stroppa, and W. Ren, "Intrinsic and anisotropic Rashba spin splitting in Janus transition-metal dichalcogenide monolayers", Physical Review B, Vol. 97, No. 23, 2018, p. 235404.

[30] Y. Bai, Q. Zhang, N. Xu, K. Deng, and E. Kan, "The Janus structures of group-III chalcogenide monolayers as promising photocatalysts for water splitting", Applied Surface Science, Vol. 478, 2019, pp. 522-531.

[31] S. B. Touski, and N. Ghobadi, "Structural, electrical, and Rashba properties of monolayer Janus Si<sub>2</sub>XY (X, Y= P, As, Sb, and Bi)", Physical Review B, Vol. 103, No. 16, 2021, p. 165404.

[32] Y. L. Hong, Z. Liu, L. Wang, T. Zhou, W. Ma, C. Xu, S. Feng, L. Chen, M. L. Chen, D. M. Sun, and X. Q. Chen, "Chemical vapor deposition of layered two-dimensional MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> materials", Science, Vol. 369, No. 6504, 2020, pp. 670-674.

[33] L. Wang, Y. Shi, M. Liu, A. Zhang, Y. L. Hong, R. Li, Q. Gao, M. Chen, W. Ren, H. M. Cheng, and Y. Li, "Intercalated architecture of MA<sub>2</sub>Z<sub>4</sub> family layered van der Waals materials with emerging topological, magnetic and superconducting properties", Nature Communications, Vol. 12, No. 1, 2021, pp. 1-10.

[34] S. B. Touski, and N. Ghobadi, "Vertical strain-induced modification of the electrical and spin properties of monolayer  $MoSi_2X_4$  (X= N, P, As and Sb)", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 54, No. 48, 2021, p. 485302.

[35] A. Bafekry, M. Faraji, D. M. Hoat, M. Shahrokhi, M. M. Fadlallah, F. Shojaei, S. A. H. Feghhi, M. Ghergherehchi, and D. Gogova, " $MoSi_2N_4$  single-layer: a novel two-dimensional material with outstanding mechanical, thermal, electronic and optical properties", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 54, No. 15, 2021, p.155303.

[36] B. Özdamar, G. Özbal, M. N. Çınar, K. Sevim, G. Kurt, B. Kaya, and H. Sevinçli, "Structural, vibrational, and electronic properties of single-layer hexagonal crystals of group IV and V elements", Physical Review B, Vol. 98, No. 4, 2018, p. 045431.

[37] H. Yao, C. Zhang, Q. Wang, J. Li, Y. Yu, F. Xu, B. Wang, and Y. Wei. "Novel two-dimensional layered MoSi<sub>2</sub>Z<sub>4</sub> (Z= P, As): New promising optoelectronic materials", Nanomaterials, Vol. 11, No. 3, 2021, p. 559.

[38] B. Mortazavi, B. Javvaji, F. Shojaei, T. Rabczuk, A. V. Shapeev, and X. Zhuang, "Exceptional piezoelectricity, high thermal conductivity and stiffness and promising photocatalysis in two-dimensional MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> family confirmed by first-principles", Nano Energy, Vol. 82, 2021, p. 105716.

[39] Q. Li, W. Zhou, X. Wan, and J. Zhou, "Strain effects on monolayer MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub>: Ideal strength and failure mechanism", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 131, 2021, p. 114753.

[40] S. D. Guo, Y. T. Zhu, W. Q. Mu, and W. C. Ren, "Intrinsic piezoelectricity in monolayer MSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> (M= Mo, W, Cr, Ti, Zr and Hf)", Europhysics Letters, Vol. 132, No. 5, 2020, p. 57002.

[41] Q. Wu, L. Cao, Y. S. Ang, and L. K. Ang, "Semiconductor-to-metal transition in bilayer MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> and WSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> with strain and electric field", Applied Physics Letters, Vol. 118, No. 11, 2021, p. 113102.

[42] H. Zhong, W. Xiong, P. Lv, J. Yu, and S. Yuan, "Strain-induced semiconductor to metal transition in MA<sub>2</sub>Z<sub>4</sub> bilayers (M= Ti, Cr, Mo; A= Si; Z= N, P)," Physical Review B, Vol. 103, No. 8, 2021, p. 085124.

[43] N. Ghobadi, M. Hosseini, and S. B. Touski, "Field-Effect Transistor Based on MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> and WSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub> Monolayers Under Biaxial Strain: A Computational Study of the Electronic Properties", IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 69, No. 2, 2022, pp. 863-869

[44] L. Cao, G. Zhou, Q. Wang, L. K. Ang, and Y. S. Ang, "Two-dimensional van der Waals electrical contact to monolayer MoSi<sub>2</sub>N<sub>4</sub>", Applied Physics Letters, Vol. 118, No. 1, 2021, p. 013106.

[45] S. D. Guo, W. Q. Mu, Y. T. Zhu, R. Y. Han, and W. C. Ren, "Predicted septuple-atomic-layer Janus MSiGeN<sub>4</sub> (M= Mo and W) monolayers with Rashba spin splitting and high electron carrier mobilities", Journal of Materials Chemistry C, Vol. 9, No. 7, 2021, pp. 2464-2473.

[46] Y. Yu, J. Zhou, Z. Guo, and Z. Sun, "Novel two-dimensional Janus MoSiGeN<sub>4</sub> and WSiGeN<sub>4</sub> as highly efficient photocatalysts for spontaneous overall water splitting", ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 13, No. 24, 2021, pp. 28090-28097.

[47] N. T. Binh, C. Q. Nguyen, T. V. Vu, and C. V. Nguyen, "Interfacial Electronic Properties and Tunable Contact Types in Graphene/Janus MoGeSiN<sub>4</sub> Heterostructures", The Journal of Physical Chemistry Letters, Vol. 12, No. 16, 2021, pp. 3934-3940.

[48] S. D. Guo, Y. T. Zhu, W. Q. Mu, X. Q. Chen, "A piezoelectric quantum spin Hall insulator with Rashba spin splitting in Janus monolayer SrAlGaSe<sub>4</sub>", Journal of Materials Chemistry C, Vol. 9, No. 23, 2021, pp. 7465-7473.

[49] B. Li, J. Geng, H. Ai, Y. Kong, H. Bai, K. H. Lo, K. W. Ng, Y. Kawazoe, and H. Pan, "Design of 2D materials– $MSi_2C_xN_{4-x}$  (M= Cr, Mo, and W; x= 1 and 2)–with tunable electronic and magnetic properties," Nanoscale, Vol. 13, No. 17, 2021, pp. 8038-8048.

[50] J. M. Soler, E. Artacho, J. D. Gale, A. García, J. Junquera, P. Ordejón, and D. Sánchez-Portal, "The SIESTA method for ab initio order-N materials simulation", Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 14, No. 11, 2002, p. 2745.

[51] J. P. Perdew, and A. Zunger, "Self-interaction correction to density-functional approximations for manyelectron systems", Physical Review B, Vol. 23, No. 10, 1981, p. 5048.

[52] W. Tang, E. Sanville, and G. Henkelman, "A grid-based Bader analysis algorithm without lattice bias", Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 21, No. 8, 2009, p. 084204.

[53] S. Grimme, "Semiempirical GGA-type density functional constructed with a long-range dispersion correction", Journal of Computational Chemistry, Vol. 27, No. 15, 2006, pp. 1787-1799.

[54] W. Zhou, J. Chen, Z. Yang, J. Liu, and F. Ouyang, "Geometry and electronic structure of monolayer, bilayer, and multilayer Janus WSSe", Physical Review B, Vol. 99, No. 7, 2019, p. 075160.

[55] M.Y. Liu, L. Gong, Y. He, C. Cao, "Tuning Rashba effect, band inversion, and spin-charge conversion of Janus XSn<sub>2</sub>Y monolayers via an external field", Physical Review B, Vol. 103, No. 7, 2021, p. 075421.

[56] R. Frisenda, A. J. Molina-Mendoza, T. Mueller, A. Castellanos-Gomez, and H. S. Van Der Zant, "Atomically thin p–n junctions based on two-dimensional materials", Chemical Society Reviews, Vol. 47, No. 9, 2018, pp. 3339-3358.

[57] M. A. Abdelati, A. A. Maarouf, and M. M. Fadlallah. "Substitutional transition metal doping in MoSi 2 N 4 monolayer: structural, electronic and magnetic properties", Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 24, No. 5, 2022, pp. 3035-3042.